

MAX17710

エナジーハーベスティングチャージャおよびプロテクタ

概要

MAX17710は、例としてInfinite Power Solutions社の THINERGY®マイクロエナジーセル(MEC)などのマイクロ パワーストレージセルの充電と保護のための完全なシス テムです。このICは、レギュレート状態の悪い電流源、たと えばエナジーハーベスティングデバイスなど出力レベルが 1μW~100mWで変動するものを管理することが可能です。 このデバイスはまた、最低0.75V (typ)のソースからセルに充 電するためのブーストレギュレータ回路を内蔵しています。 内蔵のレギュレータは過充電からセルを保護します。

ターゲットのアプリケーションに供給される出力電圧は、 3.3V、2.3V、または1.8Vの電圧を選択可能な低ドロップ アウト(LDO)リニアレギュレータによって安定化されます。 この出力レギュレータはセルの損失を最小限にするため、 選択可能な低電力または超低電力にて動作します。内蔵の 電圧保護によって、セルの過放電を防止します。

このデバイスは超薄型、12ピンUTDFNパッケージ(3mm x 3mm x 0.5mm)で提供されます。

型番はデータシートの最後に記載されています。

関連部品およびこの製品とともに使用可能な推奨製品については、 japan.maxim-ic.com/MAX17710.relatedを参照してください。

アプリケーション

受電/スマートカード リモートワイヤレス センサー メモリおよびリアルタイム クロックバックアップ

セミアクティブRFIDタグ 医療用機器 高温アプリケーション 軍用/国防および航空宇宙

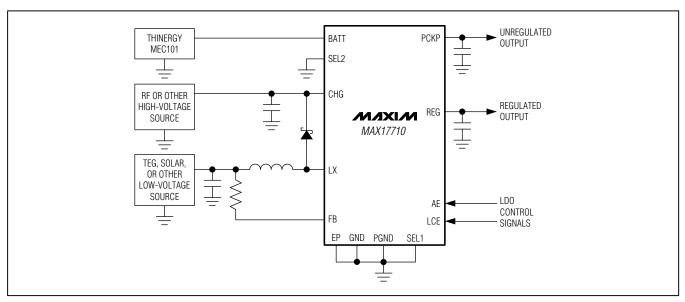
特長

◆ 蓄電および負荷管理のためのパワーマネージメントICを 集積

玩具

- ◆ リチウムチャージャ スタンバイIOBATT: 1nA リニア充電:625nA ブースト充電: 1µW
- ◆リチウムセル低電圧保護
- ◆ チャージャ過電圧シャント保護
- 1.8V、2.3V、または3.3VのLDO (IOBATT: 150nA)
- ◆ リチウムセル出力バッファ
- ◆ 超薄型UTDFNパッケージ(3mm x 3mm x 0.5mm)

簡略動作回路



THINERGYはInfinite Power Solutions, Inc.の登録商標です。

MIXIM

Maxim Integrated Products 1

本データシートは日本語翻訳であり、相違及び誤りのある可能性があります。 設計の際は英語版データシートを参照してください。

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

BATT to GND	0.3V to +6V
CHG to GND	0.3V to +6V
LX to PGND	0.3V to +6V
GND to PGND	0.3V to +0.3V
FB, AE, LCE, SEL1, SEL2, REG,	
PCKP to GND	0.3V to VBATT + 0.3V
CHG Continuous Current	
(limited by power dissipation of p	oackage)100mA

Continuous Power Dissipation $(T_A = +70^{\circ}C)$	
12-Pin UTDFN (derate 15mW/°C above +70°C).	1200mW
Operating Temperature Range40	0°C to +85°C
Junction Temperature	+150°C
Storage Temperature Range65°	°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 10s)	+300°C
Lead Temperature (reflow)	+260°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

 $(V_{CHG} = +4.3V, Figure 1, T_A = -40^{\circ}C \text{ to } +85^{\circ}C, \text{ unless otherwise noted.}$ Typical values are at $T_A = +25^{\circ}C.$) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
CHG Input Maximum Voltage		Limited by shunt regulator (Note 2)	4.875	5.3	5.7	V
CHG Enable Threshold	V _{CE}		4.07	4.15	4.21	V
CHG Quiescent Current	IQCHG	V _{CHG} = 4.0V rising, V _{BATT} = 4.0V		625	1300	nA
CHG Shunt Delay				25		μs
CHG Input Shunt Limit		(Note 2)			50	mA
CHG Maximum Input Current		V _{CHG} input current limited by Absolute Maximum Ratings	50	100		mA
CHG-to-BATT Dropout Voltage		V _{CHG} = 4.0V, I _{CHG} = 1μA		45		
		V _{CHG} = 4.0V, I _{BATT} = -6mA		55		\/
		V _{CHG} = 4.0V, I _{BATT} = -20mA		65		mV
		V _{CHG} = 4.0V, I _{BATT} = -40mA		100		
BATT REG	•					•
BATT Regulator Voltage			4.065	4.125	4.160	V
BATT Regulation Delay		V _{CHG} = 4.2V, starting at 4V		30		μs
BATT Quiescent Current		Regulator in dropout; V _{CHG} = 4.15V, V _{BATT} = 4.12V		450	1030	
		Harvest standby (AE pulse low) V _{CHG} = 0V, V _{BATT} = 2.1V to 4.0V		1	165	
	IQBATT	AE regulator on, boost off; V _{CHG} = 0V, V _{BATT} = 4.0V, AE high		725	1650	nA
		LCE regulator on, boost off; V _{BATT} = 4.0V, LCE mode (Note 3)		150	550	

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

 $(V_{CHG} = +4.3V, Figure 1, T_A = -40^{\circ}C \text{ to } +85^{\circ}C, \text{ unless otherwise noted.}$ Typical values are at $T_A = +25^{\circ}C.)$ (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS	
LINEAR LDO REGULATOR							
		V _{PCKP} = 4.0V, I _{REG} = 50μA, SEL1 = open	3.22	3.3	3.37		
REG Voltage		$V_{PCKP} = 4.0V$, $I_{REG} = 50\mu A$, $SEL1 = GND$	2.25	2.3	2.375	V	
		V _{PCKP} = 4.0V, I _{REG} = 50µA, SEL1 = BATT	1.75	1.8	1.9]	
		V _{PCKP} = 4.0V, I _{REG} = 50μA, SEL1 = open	2.9	3.3	3.7		
REG Voltage, LCE Mode (Note 3)		V _{PCKP} = 4.0V, I _{REG} = 50μA, SEL1 = GND	2.1	2.3	2.5] _V	
(Note 3)		V _{PCKP} = 4.0V, I _{REG} = 50μA, SEL1 = BATT	1.6	1.8	2.05	, v	
		V _{REG} = 2.15V, V _{PCKP} = 3.8V, AE high	75			mA	
REG Current Limit		V _{REG} = 2.15V, V _{PCKP} = 3.8V, LCE mode (Note 3)	50			μΑ	
REG Startup Time		$V_{PCKP} = 4.0V$, AE rising, $C_{REG} = 1\mu F$		5.3		ms	
		SEL1 = open	2.175				
LCE Threshold High (Note 4)	V _{IH-LCE}	SEL1 = GND	1.575			V	
		SEL1 = BATT	1.30				
LCE Threshold Low (Note 5)		SEL1 = open			0.9		
	V _{IL-LCE}	SEL1 = GND			0.6	V	
		SEL1 = BATT			0.5		
PCKP REGULATOR		1			-	1	
AE Threshold High	V _{IH-AE}		1.13			V	
AE Threshold Low	V _{IL-AE}				0.15	V	
AE Low Input Current		V _{AE} = 0V, persists < 1μs	-4	-2		μΑ	
AL LOW Input Guirent		V _{AE} = 0V, persists > 1μs		1		nA	
AE High Input Current		V _{AE} = 3.6V		1		nA	
PCKP Enable Threshold		REG enabled	3.62	3.7	3.78	V	
PCKP Charge Current		$V_{PCKP} = 0V, V_{BATT} = 2.2V$		100		mA	
PCKP Impedance Ramp Rate		V_{BATT} = 4.0V, resistance between BATT and PCKP from high impedance to 5Ω		5		ms	
BATT Undervoltage Lockout (UVLO) Delay	t _{UVLO1}	V _{BATT} = 2.15V, AE high, first ramp of PCKP		5		S	
BATT UVLO Delay	t _{UVLO2}	V _{BATT} = 2.15V, AE high, not first PCKP ramp		0.5		ms	
DATT LIVI O Threehold		AE regulator active, LCE regulator inactive	1.990	2.15	2.30	V	
BATT UVLO Threshold		LCE regulator active, AE regulator inactive		3]	

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

 $(V_{CHG} = +4.3V, Figure 1, T_A = -40^{\circ}C \text{ to } +85^{\circ}C, \text{ unless otherwise noted.}$ Typical values are at $T_A = +25^{\circ}C.)$ (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
BOOST REGULATOR						
CHG Regulation Voltage		V _{BATT} = 4.125V	4.3	4.5	4.7	V
Frequency		V _{BATT} = 3.9V, V _{CHG} = 3.95V	0.73	1	1.27	MHz
Boost Turn-On Time	t _{BOOST-ON}	Design guidance, typical only		850		ns
FB Threshold	FBON	Rising (enable)	0.485	0.75	1.0	V
	FB _{OFF}	Falling (disable), V _{CHG} = 3.8V	0.22	0.25	0.27]
FB Input Current Low		V _{FB} = GND, momentary		600		nA
LX nMOS On-Resistance	Б	I _{LX} = 20mA, V _{BATT} = 3.8V, SEL2 = GND	0.275	0.5	0.7	
	R _{DS-ON}	I _{LX} = 10mA, V _{BATT} = 3.8V, SEL2 = open	4	8	12	Ω

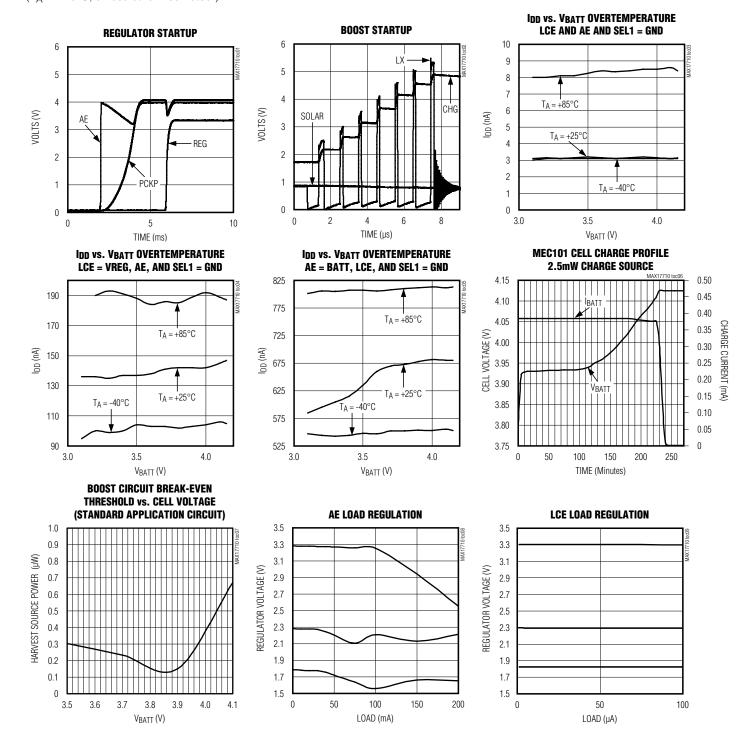
- Note 1: Specifications are 100% production tested at $T_A = +25$ °C. Limits over the operating temperature range are guaranteed by design and characterization.
- Note 2: Since the CHG shunt regulator has a 25µs delay, the user must limit the voltage to the Absolute Maximum Rating until the internal CHG shunt provides the voltage limit at the pin in response to 50mA input. Larger currents must be shunted with an external clamp to protect the CHG pin from damage.
- Note 3: LCE mode is entered by pulsing AE high, then pulsing AE low.
- Note 4: For logic-high, connect LCE to the REG output. Do not connect to the BATT or PCKP pins.
- Note 5: Since LCE is compared to the REG pin voltage for operation, the low-power regulator cannot be switched off under conditions where the REG output is shorted to GND.

表1. 動作条件別の標準自己消費電流の一覧

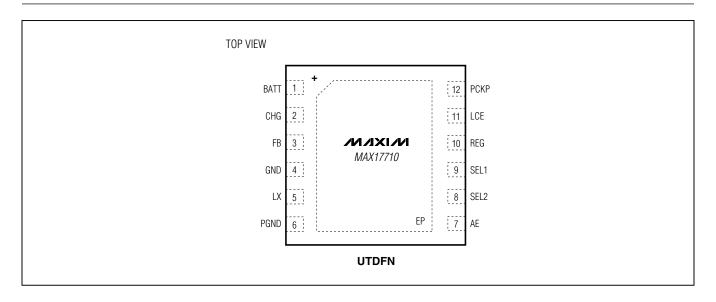
NAME	MODE	CONDITIONS	I _{QBATT} (nA)	I _{QCHG} (nA)	TOTAL QUIESCENT CURRENT (nA)
Standby	Cell Connection: Regulator outputs off, no charger present	Cell connected to circuit during assembly	1	_	1 (from cell)
Shutdown UVLO or Shutdown: Regulator outputs off, no charger present		V _{BATT} falls below 2.15V or AE and LCE pulsed low	1	_	1 (from cell)
Full Charge	Charger Present: Regulator outputs off, cell charging	V _{CHG} = 4V, V _{CHG} > V _{BATT} , AE pulsed low	1	625	626 (from energy-harvesting cell); can harvest down to 1µW
Dropout Charge	Charger in Dropout: Regulator outputs off, charger present, but below regulation voltage	V _{CHG} = 4.15V, V _{BATT} = 4.12V, AE pulsed low	450	_	450 (from cell)
AE Active	AE Regulator On: Boost off, no charge source present	AE pulsed high	725	_	725 (from cell)
AE and LCE Active	AE and LCE Regulators On: Boost off, no charge source present	LCE pulsed high after AE pulsed high	875	_	875 (from cell)
LCE Active	LCE Regulator On: Boost off, no charge source present	AE pulsed high, then LCE pulsed high, then AE pulsed low	150	_	150 (from cell)

標準動作特性

 $(T_A = +25^{\circ}C, \text{ unless otherwise noted.})$



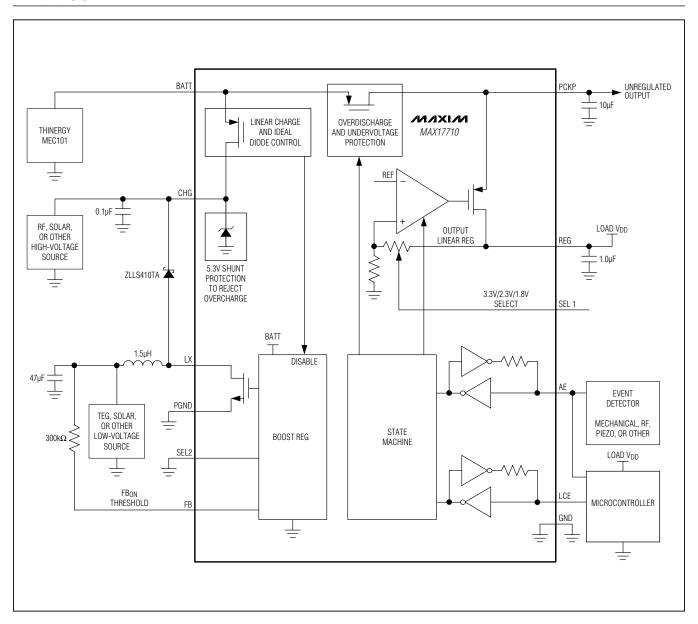
ピン配置



端子説明

端子	名称	機能
1	BATT	セル入力。バイパスコンデンサなしでセルの正の端子に接続してください。
2	CHG	充電入力。ICはこの端子に接続された電力ソースからセルに充電します。ブースト回路の出力または直接4.21V以上の充電ソースに接続してください。
3	FB	ブーストイネーブル。この端子をFB _{ON} のスレッショルド以上に駆動することによってブースト回路がイネーブルされます。その後、この端子をFB _{OFF} 以下に駆動することによってブースト回路がディセーブルされます。
4	GND	デバイスグランド。システムグランドに接続してください。
5	LX	ブースト入力。外部ブースト回路のインダクタに流れる電流を制御します。
6	PGND	電源グランド。システムグランドに接続してください。
7	AE	アクティブイネーブル。大電カレギュレータ出力をイネーブルする場合はハイに駆動してください。 レギュレータ出力をディセーブルする場合はローに駆動してください。
8	SEL2	ブーストR _{DS-ON} 選択。通常のアプリケーションではシステムグランドに接続して0.5Ωのブースト R _{DS-ON} を選択してください。
9	SEL1	レギュレータ電圧選択。2.3Vのレギュレータ出力電圧を選択する場合はこの端子をグランドに接続し、レギュレータ出力電圧を3.3Vにする場合は未接続のままとし、レギュレータ出力電圧を1.8Vにする場合はBATT端子に接続してください。
10	REG	レギュレータ出力。負荷回路に接続してください。1µF (typ)のコンデンサでシステムグランドに接続してください。
11	LCE	低電流イネーブル。大電流レギュレータ出力がすでにアクティブになっている状態で低電流レギュレータ 出力をイネーブルする場合はハイに駆動してください。ディセーブルする場合はローに駆動してくだ さい。
12	PCKP	保護されたパックの出力。特に低温アプリケーションの場合、負荷に対するエネルギーのバッファをサポートするためPCKPに外付けのコンデンサを接続してください(表4を参照)。PCKPは パルス電流の蓄積に使用されます。
_	EP	エクスポーズドパッド。GNDに接続してください。

ブロック図



詳細

動作

MAX17710は、過充電保護を備えた低容量セルの充電 および過放電保護を備えたLDOレギュレータ出力という、 エナジーハーベスティングアプリケーションの管理に関係 する2つの主要な機能を制御します。保護機能以外の充電 およびレギュレーション機能は、相互に完全に独立して動 作します。

デバイスの最初のパワーアップは、セルがBATT端子に 接続されたときに発生します。この状態では、LDO機能は ディセーブルされており、デバイスのセルからの消費はわ ずか1nA (typ)です。チャージャが接続されVCHGが4.15V (VCE)を上回ったあとでのみ、デバイスが完全に動作する よう初期化され、放電が可能になります。

充電レギュレータの動作

このデバイスは、CHG端子に接続された外部エネルギー ソースからセルの充電を行います。CHGの電圧がBATTの 電圧を上回っている場合、エナジーハーベスティング回路 はデバイスからの相互作用なしに電流を直接セルに通過 させます。CHGがVCFを上回った時点で入力リニアレギュ レータがオンになり、充電電圧を4.125Vに制限してセル を過充電から保護します。またこの時点ですべてのUVLO がリセットされ、LDOによるアプリケーション負荷への給 電が可能になります。このロックアウトの解除はCHGが VCEを超えることによってラッチされ、充電電圧が除去さ れたあとも作動したままとなります。このラッチの状態は、 最初に電力がBATT端子に印加された時点でオフになります。

充電中は、CHGの電圧が4.15Vを超えるまでデバイスは CHGソースから約625nAを消費します。4.15V以上では ICがドロップアウトに移行して、BATTの自己消費電流が 1nAから450nAに増大します。

CHGのシャント

ハーベストソースがCHG端子を5.3V以上に駆動している 場合は、内蔵シャントレギュレータがGNDへの経路をイネー ブルしてCHG端子の電圧を制限します。内部のシャント経 路は、最大50mAの電流に耐えることができます。ハーベ ストソースがこの電力制限を上回る可能性がある場合は、 デバイスの損傷を防ぐために外付けの保護回路が必要 です。図1に、高電圧充電ソースからハーベスティングする 場合の標準アプリケーション充電回路を示します。高電圧 ソースから充電する場合には、シャントを安定させるため にCHGへの0.22µFの付加が推奨されることに注意してく ださい。

このアプリケーション回路例では、セルは複数の高電圧 ハーベストソースによって充電されます。いずれかのハー ベストソース電圧がセル電圧より高い場合は、電荷が直接移 送されます。いずれかの充電ソースが4.15Vを超えた場合、 デバイスはセルの電圧を4.125Vに安定化するために電流 の制限を開始します。いずれかの充電ソースが5.3Vを超 えた場合、CHG端子を保護するために内蔵CHGシャント がデバイスを介してGNDに最大50mAを放電します。

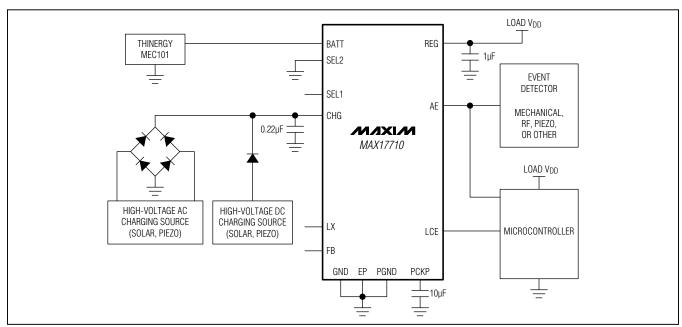


図1. 高電圧充電ソースからハーベスティングする場合の標準アプリケーション充電回路

ブーストレギュレータの動作

このデバイスは、低電圧ソーラーまたは熱電ジェネレータ (TEG)デバイスからのエナジーハーベスティングをサポート するための簡単なブーストレギュレータコントローラを内蔵 しています。ブーストコンバータは、パルスハーベストモード での動作で最小約1µWまで、連続変換で最大100mWまで のエネルギーをハーベスト可能です。0.8Vのハーベスト ソースと4.1Vのセルの場合、ハーベストソースがサポート 可能である限り、デバイスは20mA (80mW)以上を供給す ることができます。図2に、低電圧太陽電池パネルからブー ストハーベスティングを行う標準アプリケーションブースト 回路を示します。

このアプリケーション回路例では、FBの電圧がFBONスレッ ショルドを超えるまで太陽電池パネルが47µFのハーベスト ソースコンデンサを充電します。その時点で、LX端子がロー に引き落とされて電流を外付けインダクタに流します。LX は固定1.0MHz、デューティサイクル90%で発振を開始し ます。LXがデバイスから解放されるたびに、外付けインダ クタがLXの電圧をCHG以上に持ち上げ、CHG端子の0.1µF のコンデンサを充電します。CHGがVBATTの電圧を上回った 時点で、電荷がセルに供給されます。この間にCHG端子 が4.5Vを超えた場合、ブーストコンバータはスキップモード 動作に移行してCHGの電圧を4.5Vに制限します。この

動作はハーベストソースコンデンサの電圧が低下するまで 継続し、FBをFBOFFスレッショルド以下に駆動してブースト 回路をディセーブルします。ハーベストソースコンデンサ が再充電されたあと、このプロセスが繰り返されます。

ブーストコンバータは(スタートアップのための)自己消費 電流をセルから直接取得するため、ブーストコンバータが セルから消費する以上の電力を供給できる場合にのみブー ストコンバータをイネーブルすることが重要です。TEGの 両端に接続したコンデンサがCHGをBATT端子以上にブー ストするのに十分な大きさである限りこれが保証されます。 ブースト動作中にLXが絶対最大電圧定格を超えないことを 保証するために、LXとCHGの間に高速ショットキーダイ オードを使用することが重要であることに注意してください。

充電レギュレータの部品の選択

外付け部品の選択は、デバイスが利用することができる充電 ソースに依存します。適切な部品を選択することにより、 エナジーハーベスティング中のICが最高の効率で動作し ます。リファレンスとして図2を参照してください。この項 では、動作電圧が1.0Vのブーストソースまたは高電圧ソース 用の部品の選択について説明します。動作電圧が1.0V~ 2.0Vの範囲のブースト充電ソースの場合は、追加の部品 が必要になります。詳細については、「FBの分圧器」の項 を参照してください。

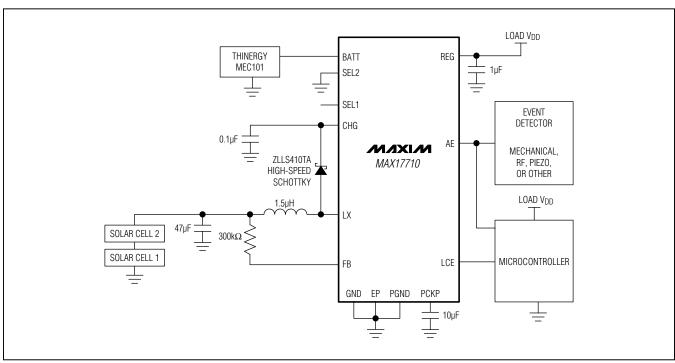


図2. 低電圧太陽電池パネルからブーストハーベスティングを行う標準アプリケーションブースト回路

CHGのコンデンサ

最高の充電効率とするために、CHG端子のコンデンサは 最小限の0.1µFとしてください。しかし、高電圧ソースか ら充電する場合は、シャントの安定性のために少なくとも 0.22µFが必要になります。

LXのインダクタ

高電圧充電ソースの場合、LX端子のインダクタは不要です。 低電圧ソースの場合、LX端子の最大電流定格を超えること を防止するために0.68uH (min)のインダクタが必要です。 インダクタの最小値は、次式で計算されます。

LXのインダクタ = VFB-ON x tBOOST-ON/LXIMAX = $1.0V \times 850 \text{ns}/1A = 0.85 \mu\text{H}$

ブーストダイオード

ブースト回路のダイオードには、Diodes Incorporated社 のZLLS410TAなどの高速なショットキーを使用する必要 があります。このダイオードはLXドライバがターンオフする ときにLX端子の電圧上昇を6.0V以下にクランプするために 短時間でターンオンする必要があります。最大電圧を超え た場合、LX端子が損傷する可能性があります。

ハーベストソースコンデンサ

ワーストケースの条件下で充電端子を最大充電電圧にブー ストするために、ハーベストソースコンデンサはCHG端子 のコンデンサの少なくとも70倍にする必要があります。

> ソースコンデンサ = $(4.125V)^2/(0.485V)^2$ x CHGコンデンサ

これは動作に必要な最小限の容量です。ハーベストソース コンデンサの容量をこのレベルより増大させることによっ て、非常に低い入力電力(10uW以下)における充電回路の 効率が向上しますが、ハーベストソースがコンデンサの リーク電流を上回ることができないほどコンデンサを大き くしないように注意してください。推奨される最大値は 47µFです。

表2に、ブーストコンバータの外付け部品の値を示します。 コンデンサとインダクタの最小値は、充電回路が正常に動作 するために必要な値です。コンデンサとインダクタの推奨値 は、最高の充電効率を提供する値です。アプリケーション で可能な範囲でできる限り推奨値に近い部品を使用してく ださい。最小値以下、または最適値以上の部品の値は推奨 されません。

FBの分圧器

動作電圧が1.0V~2.0Vの範囲の充電ソースにはブースト が必要ですが、ブースト回路を効率的に制御するには高す ぎる電圧です。これらの条件下では、FB端子にかかる電 圧を低下させるための抵抗分圧器が必要になります(図3 を参照)。R1とR2によって形成される分圧器を使用して、 ブースト中のFB端子の電圧がFBONとFBOFFのスレッショ ルド間を適切に遷移するようにします。R2の値は以下の ように計算します。

> $V_{HARVEST-ON} = FB_{ON} \times (R1 + R2)/R1$ $R2 = (V_{HARVEST-ON} - 1.0V) \times 500k\Omega$

ここで、VHARVEST-ONはハーベストソースの動作電圧です。

表2. ブーストコンバータの外付け部品の値

APPLICATION CHARGE SOURCE	CHG CAPACITOR (µF)	MINIMUM LX INDUCTOR (µH)	RECOMMENDED LX INDUCTOR (µH)	MINIMUM HARVEST SOURCE CAPACITOR (μF)	RECOMMENDED HARVEST SOURCE CAPACITOR (μF)
High voltage	0.22	N/A	N/A	N/A	N/A
Low voltage < 10µW	0.1	0.85	1.5	7.0	47
Low voltage > 10µW	0.1	0.85	1.5	7.0	7.0
High voltage and low voltage < 10µW	0.22	0.85	1.5	15.4	47
High voltage and low voltage > 10µW	0.22	0.85	1.5	15.4	15.4

C1の1nFのコンデンサは、ハーベストコンデンサの放電 時に分圧器回路の応答性を向上させるための電圧レベル のフィードフォワードとして動作します。最小電圧は次のよ うに定義されます。

VHARVEST-OFF ~= VHARVEST-ON - (FBON - FBOFF) VHARVEST-OFF ~= VHARVEST-ON - 0.5V (typ)

ここで、V_{HARVEST-OFF}はブースト中のハーベストソース コンデンサの最低電圧です。

FB端子の分圧器が原因で、LX端子のインダクタにかかる 電圧は標準回路より高くなります。LX端子の電流制限を超 えないようにインダクタの値を変える必要があります。

LXのインダクタ = VHARVEST-ON X tBOOST-ON/LXIMAX = $V_{\text{HARVEST-ON}} \times (8.5 \times 10^{-7})$

他のすべての部品は通常どおりに選択します。

エナジーハーベスティングの設計方式

最適なエナジーハーベストシステムを設計するための設計 方式には、リニアハーベスト、ブーストハーベスト、および 最大電力点追従(MPPT)の3種類があります。ハーベスティン グアプリケーションでは、充電することができない場合に セルを放電しないことが非常に重要です。ハーベスティング 電力が一定値より低い場合、結局はシステムがセルを充電 ではなく放電させることになります。これがハーベスタの 損益分岐点です。リニアハーベスティングの場合、必要な 自己消費電流が他の方式より少ないため、この損益分岐 点が低くなります。しかし、ブーストハーベスティングの場 合は、損益分岐のスレッショルドが1µAになります。 MPPTシステムは大電力の状況においてハーベスティング ソースをよりインテリジェントに利用することができます が、その結果として自己消費電力の増大が不可避であり、 損益分岐のスレッショルドが悪化します。MPPTシステムは 電流および電圧を測定し、乗算によって電力を求め、電力 を向上させるための判断を行う必要があります。 これらの 必要な測定には、必然的に数十µAという大幅な自己消費 電流バジェットの増大がともないます。図4に、エナジー ハーベスティングの動作方式と充電効率の関係を示します。

LDO出力の動作

このデバイスは、LDOレギュレータを介してセルからREG 端子の負荷回路への電圧を安定化します。レギュレータは、 3.3V、2.3V、または1.8V動作に設定可能です。LDOは 最大75mAの負荷をサポートします(大電流モード)。より 軽負荷のアプリケーションの場合は、低電力動作モードを 使用してセルの自己消費電流ドレインを軽減することがで

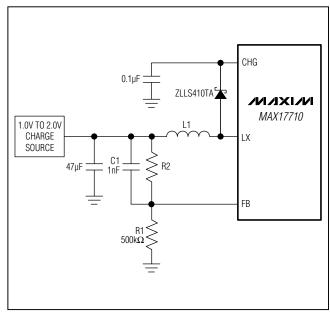


図3. 1.0V~2.0Vの充電ソースの場合にブーストの効率を改善 するためのFBの分圧器回路

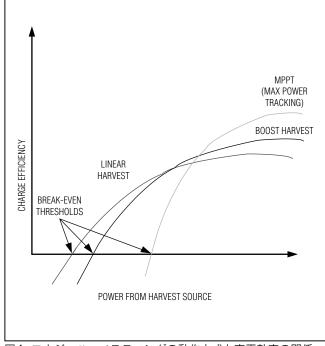


図4. エナジーハーベスティングの動作方式と充電効率の関係

きます。UVLO回路はセルが過放電になった場合にレギュ レータの動作開始を防止し、すでに動作している場合は ディセーブルします。

LDOはAE端子がロジックハイのスレッショルド以上に駆動 または維持されている場合にアクティブになりますが、 レギュレータ出力は直ちにはイネーブルされません。デバ イスは最初にPCKPの外付けコンデンサを充電します。 PCKPの電圧レベルが3.7Vに達した時点で、レギュレータ 出力が大電流モードでイネーブルされます。セルから直接で はなくPCKPからLDOに給電することによって、デバイスは セルが直接扱うことができないほど大きい負荷からのサー ジや起動時の突入電流をサポートすることができます。

大電流モードへの移行後、AE端子はロジックハイのままで もオープン状態に遷移してもよく、出力はアクティブのま まになります。AE端子がロジックローのスレッショルド以 下に駆動されたに場合のみ、LDOはシャットダウンに戻り ます。あるいは、LCEをREG端子の電圧に駆動または維 持して、そのあとにAE端子をロジックローにパルスまたは 維持することによって、LDOは低電流モードに移行します。 レギュレータは、大電流モードと低電流モードの両方が同 時にアクティブになる状態を介して遷移することに注意し てください。低電流モードでは、セルから引き出される静 止時消費電流は150nAに低減され、供給可能な最大負荷 電流は50µAになります。AE端子の動作と同様に、LCE端 子がオープンまたはREGに引かれた場合もレギュレータは アクティブなままになり、LCEがロジックローのスレッショ ルド以下に駆動された場合にシャットダウンモードに戻り ます。図5にレギュレータ出力の状態遷移図を示します。

セル低電圧ロックアウト(UVLO)

セルおよびPCKPの容量が負荷に対する継続的なサポート を提供することができない場合、PCKPの電圧が低下します。 PCKPが低下した場合、通常はシステム負荷が停止して PCKPの電圧を回復させ、サポート不可能な負荷をサポー トしようと無駄な試みを永久に繰り返す結果になります。 このようにPCKPが機能しなくなった場合、デバイスは REG出力をオフにして無駄な負荷の再試行を防止し、セル を過放電から保護します。REG出力がオフでラッチされた 場合、BATTの静止時消費電流は1nA (typ)に減少します。 UVLOの発生後は、充電ソースがシステムに接続されたこと (V_{CHG} > 4.15V)をデバイスが検出するまで、レギュレータ 出力はディセーブルされたままになります。図6に、UVLO 保護モードを示します。

すべての負荷をセルに直接接続せずにREGまたはPCKPに 接続することが強く推奨されます。それによってシャット ダウン中の静止時消費電流が制御され、デバイスが低温 でのスタートアップをサポート可能になるとともに、セル が過放電から保護されます。

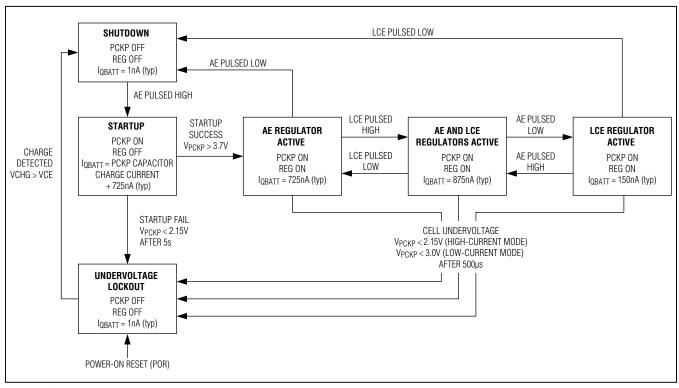


図5. レギュレータ出力の状態遷移図

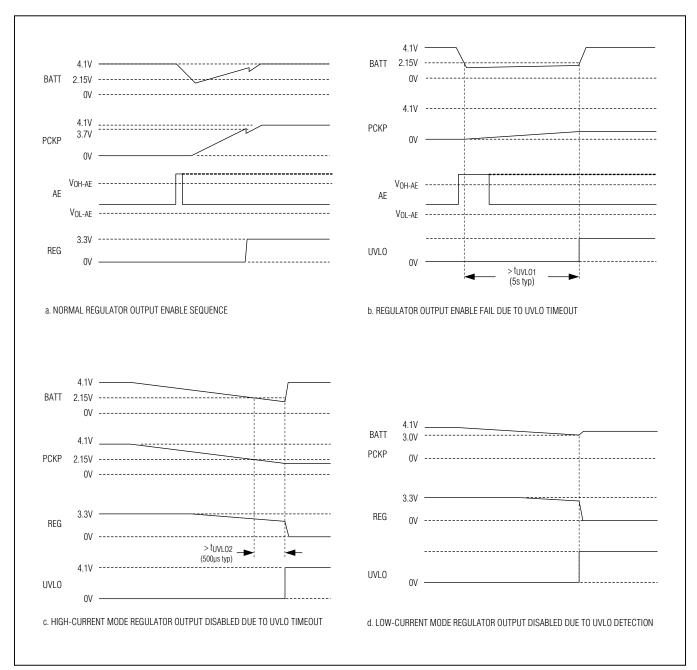


図6. UVLO保護モード

レギュレータ電圧の選択

SEL1端子は、REGが動作する電圧を選択します。1.8V 動作の場合はSEL1をBATTに接続して、3.3V動作の場合 はハイインピーダンス状態とし、または2.3V動作の場合 はGNDに接続してください。イネーブル状態では、電圧レ ギュレーション値はラッチされていることに注意してくだ さい。レギュレーション電圧ポイントを変更するには、レ ギュレータをディセーブルして再度イネーブルする必要が あります。表3を参照してください。

PCKP端子のコンデンサの選択

システムがセルに過負荷をかけ、損傷の原因となる可能性 には、いくつかの場合があります。それらは、PCKPの負荷 スイッチブロックおよび外付けコンデンサを使用して防止 されます。

- スタートアップ時に、アプリケーションの負荷および 容量に起因する突入電流が存在する場合。
- セルが低温(-40℃など)で、セルの抵抗の増大によって 大負荷電流をサポートすることができない場合。
- セルのみでサポート可能な値より大きい負荷電流を システムが必要とする場合。

このデバイスは、BATTからPCKPへの電流を制限するこ とによってセルの低電圧保護を提供し、セル電圧が2.15V 以下に低下しないことを保証します。電圧の保護に加えて、 PCKPスイッチのインピーダンス上昇の変化が低速(完全 なオンまで5ms)なため、セルに徐々に負荷がかかり室温 でのセル電圧の低下が防止されます。これらの保護機能 によって、アプリケーションはPCKPに大容量を接続する ことで短い大電流パルスをサポート可能になります。これ によって、セル自体が本来サポートするより何倍も大きい パルス負荷のサポートが可能になります。

セルが非常に低温で通常は大きい負荷をサポートできな い状態でも、大きいPCKPの容量を選択してパルス負荷を サポートすることも可能です。このコンデンサは、表4ま たは次式に基づいて選択してください。

 $C_{PCKP} = I_{TASK} \times t_{TASK}/(3.7 - V_{MIN})$

ここで、

ITASKは必要な作業の維持に必要な電流、tTASKは作業の 持続時間、V_{MIN}は作業を行う負荷の最小電圧です。

この式は、BATTのインピーダンスが高く、負荷をサポート することができない場合を想定しています。

表3. レギュレータの出力電圧の選択

SEL1 PIN CONNECTION	REG PIN OUTPUT VOLTAGE (V)
Connect to BATT	1.8
Open circuit	3.3
Connect to GND	2.3

表4. アプリケーションによるPCKP端子のコンデンサの値

V _{MIN}	t _{TASK} (ms)	I _{TASK} (mA)	C _{PCKP} (µF)*
3.0	5	8	100
3.0	5	4	50
2.8	5	5	28
2.8	5	2.5	14
2.3	5	5	18
2.3	5	10	36

^{*}容量値の許容誤差を考慮する必要があります。

パッケージ

最新のパッケージ図面情報およびランドパターン(フットプリント) はjapan.maxim-ic.com/packagesを参照してください。なお、 パッケージコードに含まれる[+]、「#]、または[-]はRoHS対応 状況を表したものでしかありません。パッケージ図面はパッケージ そのものに関するものでRoHS対応状況とは関係がなく、図面に よってパッケージコードが異なることがある点を注意してください。

パッケージ	パッケージ	外形図	ランド
タイプ	コード	No.	パターンNo.
12 UTDFN-EP	V1233N+1	21-0451	

型番

PART	TEMP RANGE	PIN-PACKAGE	
MAX17710G+U	-40°C to +85°C	12 UTDFN-EP*	
MAX17710G+T	-40°C to +85°C	12 UTDFN-EP*	

+は鉛(Pb)フリー/RoHS準拠パッケージを表します。 U = テープカットを示します。

T = テープ&リール

*EP = エクスポーズドパッド

改訂履歴

版数	改訂日	説明	改訂ページ
0	6/11	初版	_
1	7/11	お客様からのフィードバックに基づく修正および明確化として、新たにTOC (標準動作特性)の9個目を追加し、EC (電気的特性)の表の制限値を2箇所更新	3–7, 9, 10, 12–15

マキシム・ジャパン株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 大崎ニューシティ 4号館 20F TEL: 03-6893-6600

Maximは完全にMaxim製品に組込まれた回路以外の回路の使用について一切責任を負いかねます。回路特許ライセンスは明言されていません。Maximは随時 予告なく回路及び仕様を変更する権利を留保します。「Electrical Characteristics (電気的特性)」の表に示すパラメータ値(min、maxの各制限値)は、このデータ シートの他の場所で引用している値より優先されます。